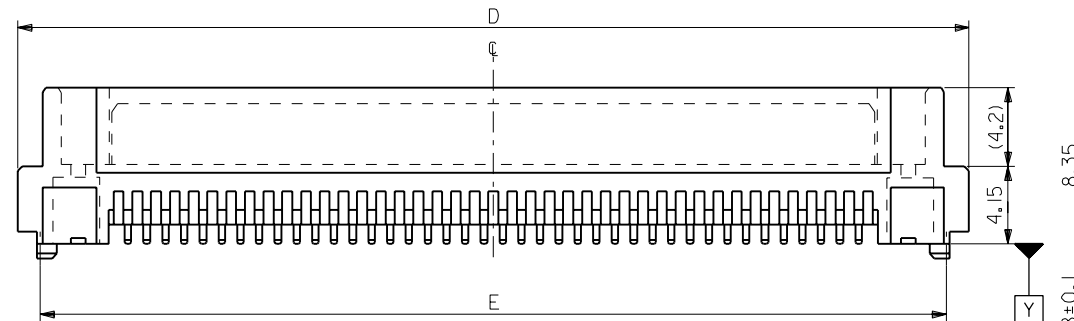
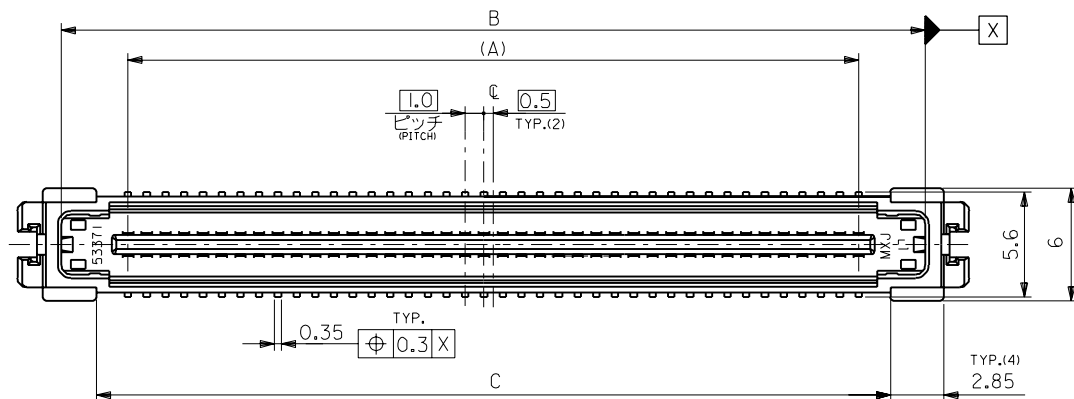
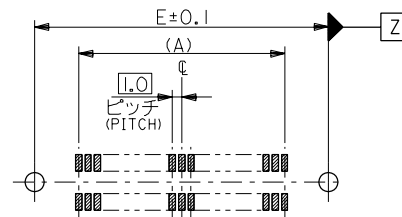


推奨基板寸法(80, 84, 100, 120, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (80,84,100,120,140 CKTS.)
(SCALE 2-1)



推奨基板寸法(50極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (50 CKTS.)
(SCALE 2-1)

角度	ANGLE	+3°
30以上	OVER	+0.3
10以上 30未満	OVER UNDER	+0.25
10未満	UNDER	+0.2
般公差		
TOLERANCES		

記号	変更内容	DR.	CHK.	DATE
E	変更 (T40256)	J.M.	Y.i	94/5/0
D	変更 (T40164)	G.A.	J.M.	94/3/28
C	変更 (T40044)	G.A.	J.M.	94/1/21
B	変更 (T30355)	J.M.	Y.i	93/7/18
A	変更 (T30299)	J.M.	Y.i	93/6/11
O	新規作成 RELEASED (T20452)	J.M.	S.	92/10/27

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01(C032)MXJ-32

注)
NOTES1. 材質
MATERIAL

ハウジング: ガラス入り LCP、白色、UL94V-0
HOUSING: G.F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様
PLATING

接点部: 金メッキ 0.25 μm MIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μm MIN.
半田付け部: 半田メッキ 1.0 μm MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0 μm MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μm MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μm MIN.

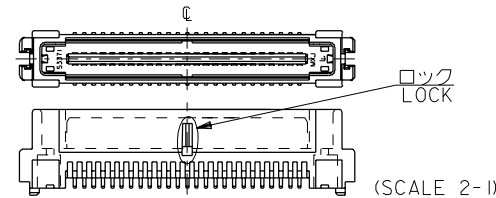
3. 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS

1.0±0.1mm MIN.

4. テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY

テールは、Y面を基準とし、上へ0.02MAX.
下へ0.13MAX.とする。

TAIL COPLANARITY TO BE 0.02MAX. UPWARD AND 0.13MAX. DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE.

5. ロックは、50極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO ONLY 50 CKTS.6. 梱包
PACKAGING

本製品はスティック梱包とし梱包後のENG. NO. は
53397-***9とする。

THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO.: 53397-***9

7. 同一基板内に複数個(2個以上)の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS
BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B. BOARD.

78.4	80.8	72.4	76.02	69	53397-1400	140
68.4	70.8	62.4	66.02	59	53397-1200	120
58.4	60.8	52.4	56.02	49	53397-1000	100
50.4	52.8	44.4	48.02	41	53397-0840	84
48.4	50.8	42.4	46.02	39	53397-0800	80
33.4	35.8	27.4	31.02	24	53397-0500	50
E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

材料
MATERIAL注参照
SEE NOTES仕上げ
FINISH注参照
SEE NOTES適用電線範囲
WIRE RANGE

—

被覆外径
INS. RANGE

—

DRAWN BY

CHK'D BY

DATE

SCALE

APP'D BY

4-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

I/O B-T-O-B

S/T PLUG HS'G ASS'Y

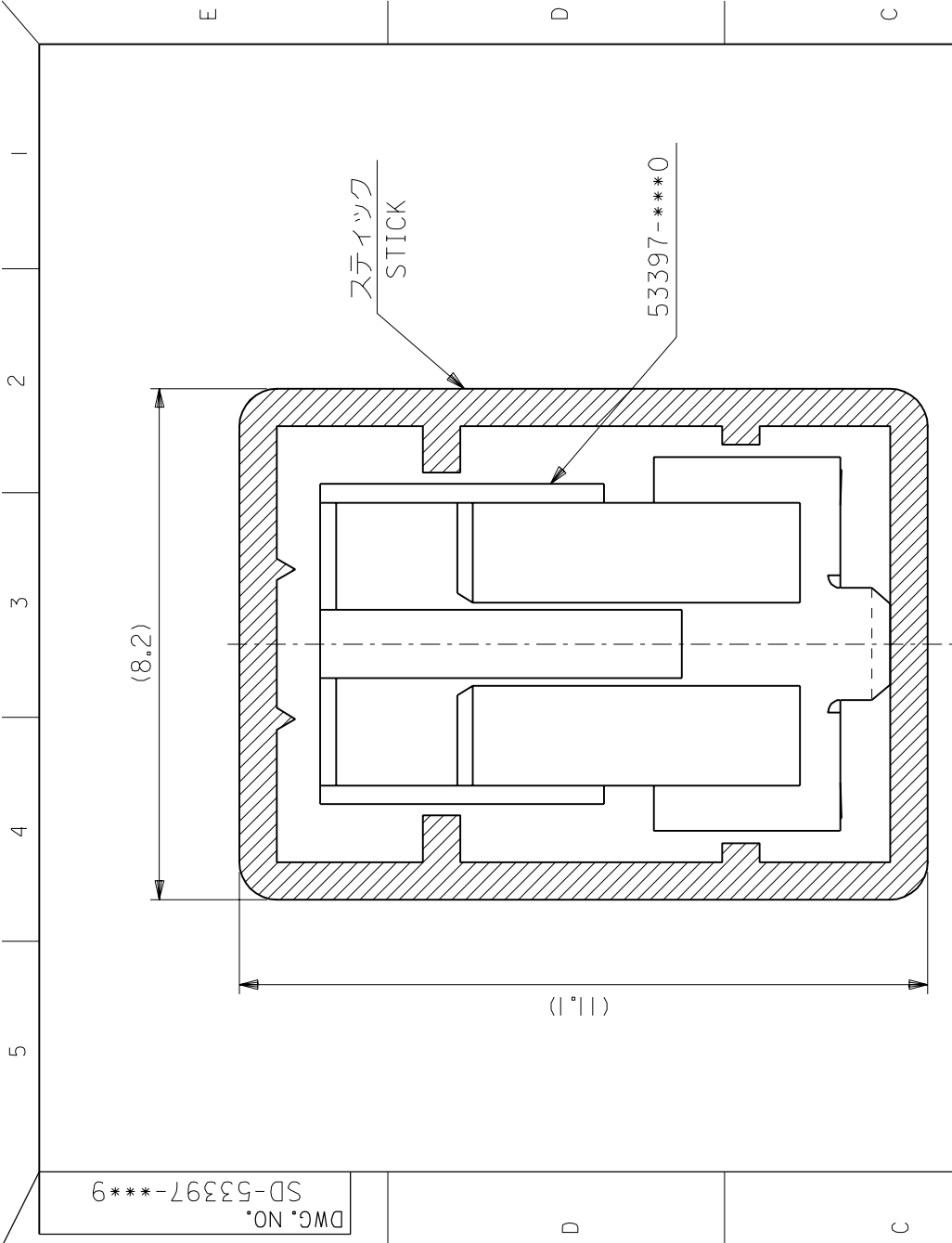
DWG. NO.

SD-53397-***0

REV

E

ZF34110.037J53397.DGN



注記
NOTES

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全 長:600±2
TOTAL LENGTH
3. 肉 厚:0.6±0.2
THICKNESS

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

角 度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上	OVER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一 般 公 差		
GENERAL TOLERANCES		

D	変 更 REVISED	(140256)	J.N.Y.I.	'94/5/10	材 料 MATERIAL
C	変 更 REVISED	(140164)	S.P.J.M.	'94/3/28	スティック:ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C
B	変 更 REVISED	(130647)	S.P.J.M.	'93/12/24	仕 上 げ FINISH
A	変 更 REVISED	(130160)	J.N.Y.I.	'93/4/8	適用電線範囲 WIRE RANGE
O	新規/改 RELEASED	(120376)	J.N.Y.I.	'92/9/11	被覆外径 INS. RANGE
記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 DATE	CHK. 日付 DATE	DRAWN BY CHK'D BY	尺 度 SCALE

7	53397-1409	140
8	53397-1209	120
9	53397-1009	100
10	53397-0849	84
11	53397-0809	80
15	53397-0509	50
梱包数 QUANTITY	ENG. No.	極数 NO. OF CKTS.

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. モレックス株式会社		
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
TITLE 名称		
53397-****0		
STICK PACKAGING		
DWG. NO.	REV	
SD-53397-****9	D	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

FN-01010301MX.1-33

